

知財マッチング交流会2022

第1回機械・情報通信分野シーズ説明会参加者募集

県内中小企業のモノづくりイベント

大企業・研究機関



開放特許

マッチング



利用

中小企業



モノづくり

大企業・研究機関の開放する特許を紹介して、県内の中小企業のモノづくりを支援します。その場でもマッチング・面談等の受付も致します。2022年度は2回の実施予定です。積極的な参加をお待ちしております！

主催

栃木県

実施

(公財)栃木県産業振興センター
(栃木県からの委託事業)

対象者

栃木県内中小企業

後援

(一社)栃木県発明協会
日本政策金融公庫宇都宮支店・佐野支店
商工組合中央金庫宇都宮支店・足利支店
足利銀行、栃木銀行、足利小山信用金庫
栃木信用金庫、鹿沼相互信用金庫
佐野信用金庫、大田原信用金庫
烏山信用金庫、真岡信用組合、那須信用組合

参加費

無料

第1回 機械・情報通信分野シーズ説明会

日 時 : 令和4(2022)年9月28日(水)
13:15~16:30

会場参加 : 栃木県昭和館4階 多目的室4
(大画面視聴・サンプル展示 先着30名)
※オンライン参加も可能です。

1. 基調講演(オンラインライブ)

**開放特許情報データベースを活用した
オープンイノベーションの推進**

・(独)工業所有権情報・研修館 (INPIT)
知財活用支援センター知財戦略部

2. シーズ説明(オンラインライブ)

テレビだけではない! きっと役立つNHK技術

・(一財)NHKエンジニアリングシステム

Hondaのユニークな技術を活用してみませんか

・本田技研工業(株)

ミットヨ技術を御社事業に生かしてみませんか?

・(株)ミットヨ

【お問合せ先・お申込み先】

(公財) 栃木県産業振興センター知的財産支援センター 知財コーディネーター 菊地

TEL : 028-670-2617

FAX : 028-667-9436

E-MAIL : chizai@tochigi-iin.or.jp

知財マッチング交流会 2022

第1回機械・情報通信分野説明会各シーズ名称 (一部変更する場合があります。ご容赦願います。)

特許提供機関	シーズ名称
一般財団法人NHK エンジニアリングシステム	N1. MMTによるコンテンツ配信技術 N2. イーサネットを利用した高速デジタル信号伝送技術 N3. ハイブリッドキャストコネクタの利用技術 N4. 多チャンネル音響制作のための音源変換技術(アップミックス技術) N5. 書き起こし支援技術 N6. 簡易バーチャルスタジオシステム N7. U-SDIインターフェースの相互接続性評価技術 N8. 剣先追跡技術(ソードトレーサー) N9. 要約映像自動生成技術 N10. 白黒映像のカラー化技術 N11. 多視点映像を利用したオブジェクト追跡技術 N12. キューブ型触覚デバイス N13. 垂直色分離型有機撮像デバイスの作成技術 N14. ファイバー基盤を用いた高感度HARP撮像デバイスの作成技術
本田技研株式会社	H1. 撥水・廃油性の布地(ファブテクト) H2. 耐食性に優れた防錆皮膜 HyDコート技術 H3. 高強度耐熱マグネシウム合金 H4. 着色メタリック樹脂 H5. 発電機・水ポンプのエンジン排熱を利用した情熱水生成装置 H6. 無人車両搬送ロボット H7. 3Ddeco sheet(デコシート) H8. 音源定位・分離ソフトウェア HARK H9. 極薄減速機内包モータ
株式会社ミットヨ	M1. 放電加工機用のパルス電源装置 M2. 微細放電加工による貫通穴加工方法 M3. 微細加工方法および微細加工装置 M4. ワイヤ加工装置 M5. 直角隅加工可能な微細ワイヤ放電加工装置 M6. 棒状ワークの傾斜部のワイヤ放電加工方法 M7. 変速機 M8. ARマーカ認識レポート作成システム M9. 視線トラッキングUIシステム M10. 真空吸着エアベアリング (VPAB) M11. オートバルブを備えた真空チャック M12. レーザー斜入射平面度測定器

(公財)栃木県産業振興センターのホームページ (<http://www.tochigi-iin.or.jp/index/6/11.html>)
 でご確認ください。



第2回は食品分野シーズ説明会を2月予定、詳細決定後参加募集致します。

参加申込書

第1回機械・情報通信分野シーズ説明会

令和4年9月28日(水)

FAX:028-667-9436 E-MAIL: chizai@tochigi-iin.or.jp

申込〆切: 9月16日(金)

企業・団体名			
参加者所属・役職 氏名		【申込み代表者】	どちらか〇を付けて下さい ・会場参加 ・オンライン参加
申込み 代表者 連絡先	〒・住所	〒	
	連絡先	TEL :	FAX :
		E-MAIL :	
興味 のある 特許	あり ⇒	ありの場合の項目番号 : (複数件記入可)	個別面談希望 (どちらか〇付けて下さい)
	なし		・あり ・なし

個人情報の収集
と利用について

個人情報、特許アイデアマッチング事業に関する事項以外に、関連する開催案内、その他自治体の知的財産関連事業に関わる活動等に利用させていただく場合がございます。
 ※感染状況等によっては、予定が変更される場合がありますので、ご容赦の程よろしくお願いいたします。